

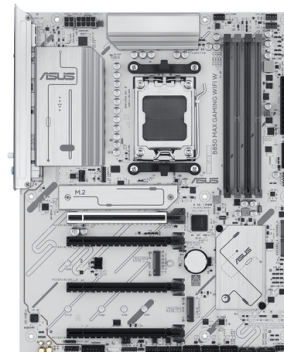
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W AMD B850 Zócalo AM5 ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1M10-M0EAY0

Nombre del producto : B850 MAX GAMING WIFI W

ASUS B850 MAX GAMING WIFI W. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente para: PC, Factor de forma: ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Número de puertos HDMI *	1
Memoria		Cantidad de DisplayPorts	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Entrada de línea	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Micrófono, jack de entrada	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Conector para antena WiFi-AP	1
Canales de memoria	Doble canal	Conexión	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Ethernet	✓
Memoria interna máxima *	256 GB	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria sin buffer	✓	Wifi *	✓
Reguladores del almacenaje		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Bluetooth	✓
Número de HDDs soportados	4	Versión de Bluetooth	5.3
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Características	
Compatibilidad con RAID	✓	Chipset *	AMD B850
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Gráficos		Color del producto	Blanco
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Componente para *	PC
Adaptador gráfico incorporado	✗	Factor de forma *	ATX
		Familia del chipset *	AMD
		Tipo de enfriamiento	Pasivo

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	3	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
S/PDIF, conector de salida	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	3
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de instrucción a chasis	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS	
Número de conectores COM	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector TPM	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Encabezados Thunderbolt	1	Empaquetado	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Ancho del paquete	353 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	Profundidad del paquete	273 mm
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Altura del paquete	68 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso del paquete	1,26 kg
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓



4711387981016



0197105981010



197105981010

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.